Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11170027

PUBLICATION DATE

29-06-99

APPLICATION DATE

10-12-97

APPLICATION NUMBER

09356339

APPLICANT:

TAIHEIYO CEMENT CORP;

INVENTOR:

SHIOGAI TATSUYA;

INT.CL.

B22D 19/00 B22D 17/00 C22C 1/10 C22C 21/00 // C04B 41/88

TITLE

INGOT FOR METAL-CERAMIC COMPOSITE AND PRODUCTION THEREOF

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ingot for metal-ceramic composite without

containing elements easily volatilized, and a producing method thereof.

SOLUTION: In the ingot for metal-ceramic composite, in which the metal as the base material is impregnated into the ceramic grain as the reinforcing material, the ceramic grain is composed of SiC grain having 25-40 vol.% grain content and 15-60 μ m average grain diameter, and the metal is composed of aluminum containing 5-15 wt.% Si or the alloy thereof. In the producing method, the SiC grain having 15-60 μ m average grain diameter is filled into a mold of metallic mold, etc., so that the grain content ratio becomes 25-40 vol.%, and the aluminum containing 5-15 wt.% Si or the alloy thereof is impregnated into the SiC grain with a high pressure casting method and then, they are mechanically stirred.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-170027

(43)Date of publication of application: 29.06.1999

(51)Int.CI.

B22D 19/00 B22D 17/00 C22C 1/10 C22C 21/00 // CO4B 41/88

(21)Application number: 09-356339

(71)Applicant: TAIHEIYO CEMENT CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: TAKEI YOSHIBUMI

10.12.1997

TSUTO HIROYUKI SHIOGAI TATSUYA

(54) INGOT FOR METAL -CERAMIC COMPOSITE AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ingot for metal-ceramic composite without containing elements easily volatilized, and a producing method thereof.

SOLUTION: In the ingot for metal-ceramic composite, in which the metal as the base material is impregnated into the ceramic grain as the reinforcing material, the ceramic grain is composed of SiC grain having 25-40 vol.% grain content and 15-60 μ m average grain diameter, and the metal is composed of aluminum containing 5-15 wt.% Si or the alloy thereof. In the producing method, the SiC grain having 15-60 μ m average grain diameter is filled into a mold of metallic mold, etc., so that the grain content ratio becomes 25-40 vol.%, and the aluminum containing 5-15 wt.% Si or the alloy thereof is impregnated into the SiC grain with a high pressure casting method and then, they are mechanically stirred.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出頭公開發号

特開平11-170027

(43)公開日 平成11年(1999)6月29日

(51) Int.CL ⁶	織別記号	ΡI				
B 2 2 D 19/0	0	B 2 2 D 19/00	V Z G E			
17/0	0	17/00				
C 2 2 C 1/1	0	C 2 2 C 1/10				
21/0	0	21/00				
# CO4B 41/8	8	CO4B 41/88	ប			
		學性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	遊求項の数2 FD (全 4 円)			
(21)出顧番号	特顯平9-356339	(71)出顧人 00000024	(71)出版人 000000240			
		太平洋セメント株式会社				
(22)出版日	平成9年(1997)12月10日	京京都千代田区西神田三丁目8 巻1 号				
		(72) 死明者 改并 義	文			
		東京都東久留米市水川台1-3-9-108				
		(72)発明者 津戸 宏之				
		東京都北	区浮間 1 — 3 — 1 —41)			
		(72) 発明者 塩貝 遼	也			
		東京都北	区浮間 1 - 3 - 1 - 508			

(54) 【発明の名称】 金属ーセラミックス複合材料用インゴット及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 担発し易い元素を含むインゴットから作製された接合材料は、加温された雰囲気中で用いると海発し、その元素による汚染の問題があった。

【解決手段】 強化材であるセラミックス粒子に基材である金属を含浸させた金属-セラミックス複合材料用インゴットにおいて、該セラミックス粒子が、 $25\sim40$ 体積%の粒子含有率を有し、かつ $15\sim60\mu$ mの平均粒径を有するSiC粒子から成り、該金属が、SiE5~152000 を設った。その製造方法において、該金属の含浸方法を、金型等の型内に $15\sim60\mu$ mの平均粒径を有するSiC粒子を粒子含有率が $25\sim40$ 体積%となるよう充填し、そのSiC粒子にSiE5~152000 を表れて根域的線律することとしたインゴットの製造方法。

【特許請求の範囲】

【詰求項1】 強化材であるセラミックス粒子に基材で ある金属を含浸させた金属 - セラミックス復合材料用イ ンゴットにおいて、該セラミックス粒子が、25~40 体積%の粒子含有率を有し、かつ15~60μμの平均 粒径を有するSiC粒子から成り、該金属が、Siを5 ~15重量%含むアルミニウムまたはその合金から成る ことを特徴とする金属ーセラミックス複合材料用インゴ

【語求項2】 強化材であるセラミックス粒子に基材で 10 ある金属を含浸させる金属 - セラミックス復合材料用イ ンゴットの製造方法において、該金属の含浸方法が、金 型等の型内に15~60µmの平均位径を有するS1C 粒子を粒子含有率が25~40体積%となるよう充填 し、その充填したS:C粒子にS:を5~15重量%含 むアルミニウムまたはその合金を高圧緩進法で含浸させ た後、それを機械的保持することを特徴とする金属ーセ ラミックス復合材料用インゴットの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、アルミニウムまた はその合金を金属とする金属ーセラミックス複合材料に 関し、特にその複合材料の原料として用いるインゴット 及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、アルミニウムまたはその合金を基 材とする金属ーセラミックス複合材料は、その金属を融 点以上に加熱、溶融し、その溶融金属中に炭化珪素など の粒子を添加し、機械的に混合した後、金型、砂型など の跨型に注入する方法で作製されている。この方法で は、製品形状の自由度が大きく、また比較的大きな形状 品を作製することができる。しかしながら、この方法で は、セラミックス粒子の含有率をせいぜい20体積%ま でしか高めることができず、十分な強度、例性を有する 復合材料を得ることができなかった。

【0003】そのため、セラミックス粒子の含有率を高 めるべく、炭化珪素などのセラミックス粒子または繊維 でプリフォームを形成し、そのプリフォーム中に加圧し て溶融金層を含浸させるいわゆる高圧钨造法が提案され た。この方法では、セラミックス粒子の含有率を30体 絹%以上にすることができることから、高強度、高剛性 の特性を有する複合材料を作製することができるように なった。しかしながら、この方法では、溶融金属をプリ フォーム中に高圧で含浸させるため、耐圧性の型が必要 となり、その耐圧性の型には形状の副約があるため、彼 **維形状品や大型品を作製することが難しいなどの問題が**

【0004】これら問題を解決するため、アルミニウム またはその合金中にアルミニウムとセラミックス粒子の 粒子に浸透させることのできるLi.Ca、Mgなどの 元素を添加し、それを溶融してセラミックス粒子に浸透 させたインゴットを作製し、このインゴットを再鑄造す ることで目的形状の複合材料を作製する方法が提案され た。この方法では、前記と同様セラミックス粒子の含有 率を30体績%以上にすることができるので、高強度、 高剛性の特性を有する複合材料を作誤することができ、 しかも再鋳造することで複雑形状品や大型品の作製が可 能となり、また大型で高価な加圧装置が不要となった。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この方 法で得られたインゴットは、添加した元素が低温で揮発 し易いため、そのインゴットから作製された復合材料を 加温された雰囲気中で用いると、添加した元素が揮発 し、それが汚染物になるという問題が生じた。特に半導 体や液晶などを製造するCVDやPVDなどの真空装置 内で用いられる付料には適用が難しい。

【0006】本発明は、上途した金属 - セラミックス復 合材料用のインゴットが有する課題に鑑みなされたもの であって、その目的は、毎発し易い元素を含まない金属 - セラミックス複合材料用のインゴットを提供し、その 製造方法も提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記目的 を達成するため鋭意研究した結果、強化材としてSIC 粒子を用い、その粒子を型に充填し、その充填したSェ C粒子にS」を含むアルミニウムまたはその合金を高圧 鋳造法で含浸させれば、揮発し易い元素を含まない金属 - セラミックス複合材料用のインゴットが得られるとの 30 知見を得て本発明を完成した。

【0008】即ち本発明は、(1)強化材であるセラミ ックス粒子に基材である金属を含浸させた金属-セラミ ックス複合材料用インゴットにおいて、該セラミックス 粒子が、25~40体積%の粒子含有率を有し、かつ1 5~60 umの平均粒径を有するSiC粒子から成り、 該金属が、Siを5~15重量%含むアルミニウムまた はその合金から成ることを特徴とする金属-セラミック ス複合材料用インゴット(請求項1)とし、また。

(2)強化材であるセラミックス粒子に基材である金属 を含浸させる金属ーセラミックス複合材料用インゴット の製造方法において、該金属の含浸方法が、金型等の型 内に15~60μmの平均位径を有するSIC位子を粒 子含有率が25~40体積%となるよう充鎮し、その充 娘したSIC粒子にSIを5~15重量%含むアルミニ ウムまたはその合金を高圧鑄造法で含浸させた後、それ を機械的規控することを特徴とする金属-セラミックス 復合材料用インゴットの製造方法(語求項2)とするこ とを妄旨とする。以下さらに詳細に説明する。

【0009】上記インゴット中のセラミックス粒子とし **瀟れ性を改善し、魚加圧でその恣融金属をセラミックス 50 ては、25~40体論%の粒子含有率を有し、かつ15**

~60μmの平均粒径を有するS + C粒子から成ると し、そのセラミックス粒子に含浸させる金属としては、 Siを5~15重置%含むアルミニウムまたはその合金 から成るとする金属ーセラミックス複合材料用インゴッ トとした(請求項1)。セラミックス粒子をSiC粒子 としたのは、アルミニウムとの比重差が小さいため、均 一な分散ができることによる。

【0010】そのS:C粒子の粒子含有率を25~40 体積%としたのは、2.5体積%より低いと、十分な關性 を越えると、再跨進する際の退流れ性が極端に悪化する ため、目的形状を得ることが難しくなることによる。ま た、そのSIC粒子の細かさを平均粒径で15~60 m mとしたのは、15 mmより細かいと、粒子が分散し難 く、鑄造する際の機械的辦針が難しく、また分散されて も粒子同士の凝集が生じ易く、流動性が悪化し、安定し た物性を有する複合材料を作製することが疑しいことに よる。逆に60μmより組いと、鋳造する際の捌件で粒 子が沈降し、作製した複合材料中のSiC粒子の設度分 布が不均一となることによる。

【0011】一方、含複金膜をSェを含むアルミニウム またはその合金としたのは、S!を含まないと溶融した A1とS1Cとが反応し、A1.C.が生成して付料特性 を低下させるので、その反応を抑えるため金属中にS! を含ませることにしたものである。その含有量として は、5~15重量%が好ましく、5重量%より少ない と、A!」C」の生成を抑える効果が小さく、また、鋳造 する際の溶融金属の流動性が低下し、鋳造時に金属が型 内に行き渡らない。逆に15重置%より多いと、マトリ ックスであるアルミニウムまたはその合金が脆くなり延 30 性が失われてしょう。

【0012】そのインゴットを作製する製造方法として は、先ず金型等の型内に15~60μmの平均粒径を有 するS!C粒子を粒子含有率が25~40体積%となる よう充填し、その充填したSIC粒子にSIを5~15 **倉量%含むアルミニウムまたはその合金を高圧賃益法で** 含浸させた後、それを機械的機能する製造方法とした (館水項2)。この製造方法は、溶融金属を高圧で圧入 することにより、プリフォームの場合と同様Mgなどの なり、その結果、そのSiC粒子がプリフォームのよう - に拘束されないため、機械的機拌が可能となり。その機 極的概律を行うことにより、インゴットが作製可能とな る製造方法である。これにより、揮発し易い元素を含ま ない金属ーセラミックス複合材料用のインゴットが得ら れ、そのインゴットを再鑄造することにより、複雑形状 品や大型品の作製が可能となる。

[0013]

【呉明の冥旅の形弦】本呉明の製造方法をさらに詳しく 述べると、先ず強化材に15~60μmの平均粒径を有 50 に、比較例3.4では、その平均粒径を本発明の簡單外

するSIC粒子(粉末)を用意する。SIC粒子は市販 品を使用してもよいし、自社で質用の方法で製造しても

【0014】その粒子を800℃で加熱した後、金型等 の型内に25~40体績%の含有率となるよう充填し、 別に所定温度で加熱溶融したSiを5~15重量%含む アルミニウムまたはその合金を型内に注入し、所定の圧 力で使用の高圧等進法でSiC粒子間に金属を含浸さ せ、とれを機械的機拌した後、冷却して金属ーセラミッ を有する複合材料を得ることが難しく、逆に40体論% 10 クス複合材料用インゴットを作製する。このインゴット を再度溶融し、機械的機絆した後、砂型、金型などの鋳 型に注入し、冷却して取り出せば所望の形状を有する復 台材料が得られる。

> 【0015】以上の方法でインゴットを作製すれば、損 発し易い元素を含まない金属ーセラミックス複合材料用 のインゴットが得られる。

【実能例】以下、本発明の実施例を比較例と共に具体的 に挙げ、本発明をより詳細に説明する。

【0017】(実施例1~7)

(1)金属-セラミックス複合材料用インゴットの作製 300℃に予熱した高圧賃造用金型(内径55mm)内 に、800°Cに予熱した表1に示す平均粒径を有するS 1 ○位子を表1に示す含有率となるよう充填し、それに 800°Cに加熱溶融した表1に示す量のS」を含むアル ミニウム台金の溶場を170g注ぎ、圧力600Kg/ cmiにて加圧し、SiC粒子にアルミニウム合金を含 浸させた後、冷却して金型から取り出した。それに同じ アルミニウム合金を4.5 8 触え、カーボン坩堝中にて8 00°Cにて再溶融し、機械的機拌を行った後、冷却して インゴットを作製した。なお、粒子含有率は充填するS ! C粉末の畳と注入するアルミニウム合金の畳の割合で 求めることができるので、アルミニウム合金の量を一定 (170+45g)とし、S1Cの量を変えることで調 登した。

[0018] (2)評価

得られたインゴットを再溶融し、耐火レンガに開けたす 12×h30mmの穴に流し込み、完全に充填されたも のを流動性良好(〇)とし、そうでないものを流動性不 元素を加えなくても金属を含浸することができるように 40 良(×)とした。また、それをさらに機械的機能した後 ◆50×h 40 mmの鋳型に流し込み、得られた複合材 料から40×4×3mmの試験片を切り出し、その試験 片のヤング率及び伸び率を引張試験(jis Z 22 4.1)で測定した。さらに、試験片を切り出した切断面 を光学類微鏡で観察し、SiC粒子の分散状態を調べ、 分散性が良好なものを○とし、不良なものを×とした。 それらの結果を表しに示す。

> 【0.019】 (比較例1~6) 比較のために、比較例 1. 2では、SiC粒子の粒子含有率を本発明の範囲外

に、比較例5.6では、合金中のSiの含有量を本発明 * [0020] の範囲外にした他は実施例1と同様にインゴットを作製

【表1】

し、評価した。それらの結果を表しに示す。

SiC孩子		순 <u>유</u> 年	F		66			
		无规则		Ø\$i₫			至 合 材 料	
		年積%	# ##	登量%	淀粉烩	ナンダ 年 GPa	神び草	Sic粒子の 分散状態
	1	30	4.6	10	 \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	150	0.5	0
æ	٤	2 5	4 5	10	0	146	0.6	O
	3	3 5	4.5	10	၁	160	0.4	৩
焰	4	3 0	1 5	1 0	0	150	0.5	0
	3	90	60	1 0	0	1 5 0	0. 5	٥
ŧ	8	30	4 6	5	0	150	1 . 0	٥
L	7	30	4.5	1 5	٥	150	0.3	O
	1	2 0	4.5	1 0	0	110	0. ?	0
此	2	4 5	4 5	1 0	×	_	-	-
36	а	3 6	20	10	·×	-	_	× (凝異)
*	4	зе	90	10	0	-	_	×(犹释)
gaj	5	3 6	4.5	2	×	-		
	6	3 0	4 3	ទ ១	٥	150	Ð. ÐS	٥

[注]使用したS:C粒子の徴現

平均数数45点 115 G C **\$ 3 2 0** 1 5 A 115 G C # 1 0 0 0 6 0 g. រូរន GC # 240 10 x 118 90 # 1 5 0 0 9 0 z]] S # 1 2 O

【0021】表1から明らかなように、実施例において は、いずれも溶融インゴットの流動性が良好で、また、 得られた複合材料のヤング率、伸び率及びSIC紛末の 分散状態も良好であった。これに対して比較例1では、 SiC粒子の粒子含有率が低いため、複合材料のヤング 率が低かった。比較例2では、粒子含有率が高いため、 **複動性が悪く、所望の形状品が鋳造できなかった。比較** 例3では、SiC粒子が細かすぎるため、流動性が悪 く、粒子が凝集して分散状態が悪く、複合材料のヤング 率、伸び率を測定しなかった。比較例4では、流動性は 良好であるが、SIC粒子が粗すぎるため、粒子が沈降 し均一に分散できず、複合材料のヤング率、伸び率を測 定しなかった。さらに、比較例5では、台金中の81畳

が少ないため、流動性が悪く、所望の形状品が得られ ず、ヤング率、伸び率を測定しなかった。比較例6で は、S1畳が多いため、複合材料の伸び率が極端に小さ く、延隆を失っていた。

[0022]

【発明の効果】以上の通り、本発明によれば、海発し易 い元素を含まない金属ーセラミックス複合材料用のイン 40 ゴットが得られるようになった。このことにより、本発 明で得られたインゴットから作製される金属ーセラミッ クス複合材料が、半導体や液晶などを製造するCVDや PVDなどの真空装置内で用いられる材料にも適用可能 となった。